



**interpack
alliance**

MADE FOR TOMORROW

**Press
Stampa**

PROCESS EXPO 2019: Fin da ora, è possibile inviare la domanda di partecipazione per espositori

D'ora in poi tutte le aziende che offrono tecnologie e soluzioni integrate per l'industria alimentare e l'industria delle bevande e che sono interessate al mercato americano, possono inviare la loro domanda di partecipazione alla PROCESS EXPO 2019. La manifestazione statunitense avrà luogo dall'8 all'11 ottobre sul comprensorio "McCormick Place" di Chicago e fa parte dell'interpack alliance. Per l'adesione vale il principio: "First Come - First Serve", così che le aziende interessate non dovrebbero far passare troppo tempo per la loro domanda – considerato che gran parte della superficie espositiva è già stata assegnata ai membri dell'associazione organizzatrice Food Processing Suppliers Association (FPSA) ed ai vecchi espositori. Sul sito www.myprocessexpo.com gli interessati potranno visualizzare, su una pianta del padiglione, gli spazi ancora liberi per uno stand. Gli interessati ad una partecipazione tramite la Messe Düsseldorf, sono pregati di rivolgersi alla persona responsabile, signor Malte Seifert, Senior Projekt Manager (SeifertM@messe-duesseldorf.de, Tel: +49 211 4560417).

La fiera PROCESS EXPO dello scorso anno ha avuto molto successo, sia in termini di numero di espositori che di visitatori ed ha avuto un buon esito, a causa del maggior grado d'internazionalità dei visitatori della fiera. Con la sua offerta orizzontale del settore tecnologie per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti alimentari di tutti i tipi e per l'imbottigliamento di bevande, la manifestazione fieristica è stata caratterizzata da un vasto programma collaterale, favorevolmente accolto, dai visitatori. Sotto il marchio "PROCESS EXPO University" c'è stata infine un'ampia offerta di temi come sulla sicurezza alimentare, sui metodi alternativi di produzione e di automazione così anche temi concernenti il packaging, caratteristici per



Messe
Düsseldorf

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Germany


Telefon +49 (0) 2 11/45 60-01
Telefax +49 (0) 2 11/45 60-6 68
Internet www.messe-duesseldorf.de
E-Mail info@messe-duesseldorf.de


Geschäftsführung:
Werner M. Dornscheidt (Vorsitzender)
Hans Werner Reinhard
Joachim Schäfer
Bernhard Stempfle
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Thomas Geisel

Amtsgericht Düsseldorf HRB 63
USt-IdNr. DE 119 360 948
St.Nr. 105/5830/0663

Mitgliedschaften der
Messe Düsseldorf:

 The global
Association of the
Exhibition Industry

 Ausstellungs- und
Messe-Ausschuss der
Deutschen Wirtschaft

 FKM – Gesellschaft zur
Freiwilligen Kontrolle von
Messe- und Ausstellungszahlen

Öffentliche Verkehrsmittel:
U78, U79: Messe Ost/Stockumer Kirchstr.
Bus 722: Messe-Center Verwaltung



**interpack
alliance**

MADE FOR TOMORROW

alcuni segmenti delle corrispettive industrie come ad esempio della carne, del pollame, pesce, prodotti lattiero-caseari, bevande, ecc.

Per la prossima edizione della PROCESS EXPO è previsto un ulteriore ampliamento del programma. Per questo motivo, grazie alla buona risonanza avuta dagli espositori, nel 2019 la fiera avrà luogo nella più grande "South Hall" del comprensorio McCormick.

Ulteriori informazioni sulla PROCESS EXPO 2019 li troverete sul sito

www.myprocessexpo.com.

24. Aprile 2018

Riguardo la interpack alliance

La interpack alliance comprende manifestazioni della Messe Düsseldorf che appartengono al portafoglio Processing & Packaging. Gli espositori ed i visitatori riconoscono le fiere correlate da un logo di Marchio Ombrello, orientato a quello della interpack, la più importante manifestazione fieristica del settore imballaggi e dell'industria di processo correlata. Fanno parte dell'interpack alliance oltre alla fiera madre, le fiere upakovka (Moskau), food pex (Shanghai), bulk pex (Shanghai), pacpro Asia (Shanghai), pacprocess India/Indiapack e fod pex India /Mumbai, Neu Delhi), pacprocess Tehran (Tehran), components (Düsseldorf), indopack (Jakarta) così come PROCESS EXPO (Chicago). Le manifestazioni fieristiche cinesi avranno luogo ogni due anni, in combinazione, con Shanghai World of Packaging (swop). A seconda del tipo di manifestazione fieristica e con accenti diversi, la interpack alliance si rivolge ai più importanti mercati di crescita che comprendono gruppi target di alimentari, bevande, dolci, prodotti da forno, prodotti farmaceutici e cosmetici, beni di consumo no-food e beni industriali – Le fiere in Cina, India, Iran e Russia vengono sostenute esclusivamente dall'UCIMA - Associazione Costruttori Macchine.



Presse-Kontakt Packaging & Processing Portfolio

Messe Düsseldorf GmbH

Sebastian Pflügge (Senior Manager Press & PR)

Apostolos Hatzigiannidis (Junior Manager Press & PR)

Tel. +49 (0)211 45 60 -464/-544

PflueggeS@messe-duesseldorf.de

HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de